



华冠半导体

广东华冠半导体有限公司
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.

制图	赖谊成
审阅	罗云龙
核准	林钟涛

ESOP-8

文件名称:
HG-ESOP8

文件编号:
HGWXT-230029

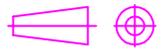
版本 VI.0

比例 1:1

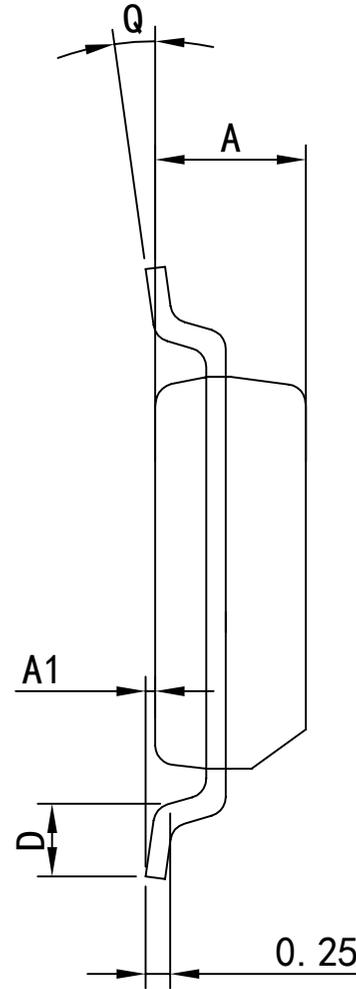
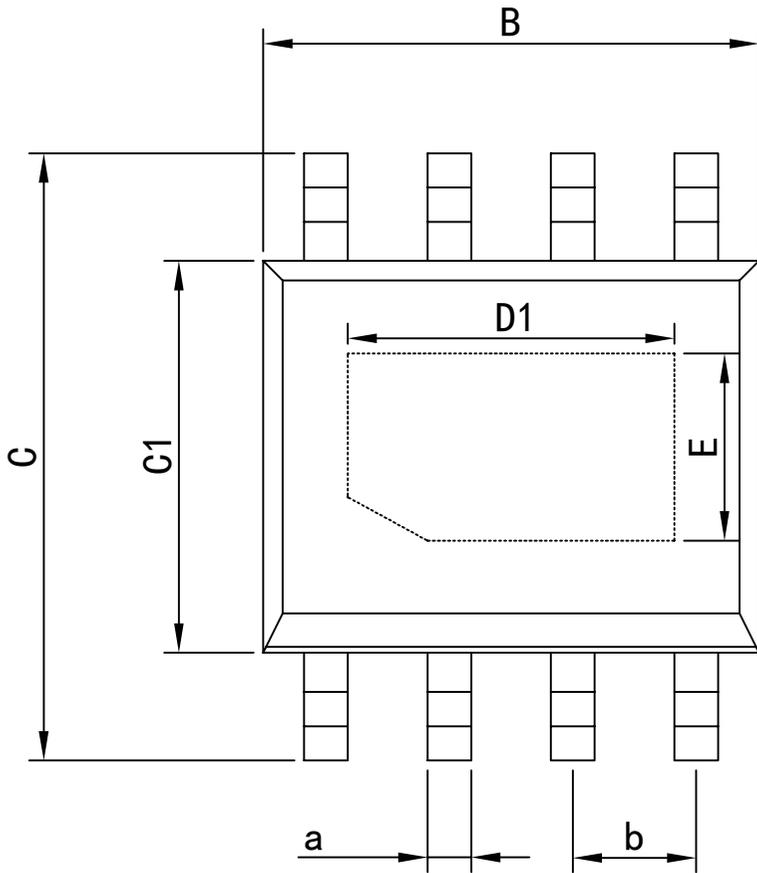
单位 mm

日期 2023-6-29

图纸幅面 A4



第一角法



UNITT : mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	D1	E	Q	a	b	
MIN	1.35	0.05	4.90	5.80	3.80	0.40	3.20	2.31	0°	0.35	1.27	
MAX	1.55	0.20	5.10	6.20	4.00	0.80	3.40	2.51	8°	0.45	BSC	